

LOW POWER PNP SILICONTRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/177

DEVICES

2N1131 **2N1132**
2N1131L **2N1132L**

LEVELS
JAN
JANTX
JANTXV

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

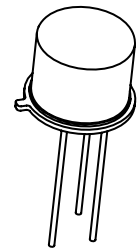
Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	40	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	50	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	Vdc
Collector Current	I_C	600	mAdc
Total Power Dissipation	P_T	0.6 2.0	W
		@ $T_A = +25^\circ\text{C}$ ⁽¹⁾ @ $T_C = +25^\circ\text{C}$ ⁽²⁾	
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-65 to +200	$^\circ\text{C}$

NOTES:

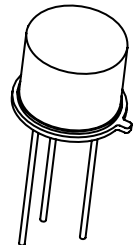
- 1/ Derate linearly 3.43mW/ $^\circ\text{C}$ for $T_A > +25^\circ\text{C}$
- 2/ Derate linearly 11.4mW/ $^\circ\text{C}$ for $T_C > +25^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 10\text{mAdc}$	$V_{(BR)CEO}$	40		Vdc
Collector- Base Breakdown Voltage $I_C = 10\mu\text{Adc}$	$V_{(BR)CBO}$	50		Vdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 5.0\text{Vdc}$	I_{EBO}		100	μAdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 50\text{Vdc}, R_{BE} \leq 10 \text{ ohms}$	I_{CER}		10	mAdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 50\text{Vdc}$ $V_{CB} = 30\text{Vdc}$	I_{CBO}		10 1.0	μAdc



TO-39
2N1131, 2N1132



TO-5
2N1131L, 2N1132L

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted) (CONT.)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS⁽³⁾				
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 150\text{mA dc}$, $V_{CE} = 10\text{V dc}$ 2N1131, L 2N1132, L	h_{FE}	20	45	
$I_C = 5.0\text{mA dc}$, $V_{CE} = 10\text{V dc}$ 2N1131, L 2N1132, L		30	90	
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 150\text{mA dc}$, $I_B = 15\text{mA dc}$	$V_{CE(sat)}$		1.3	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 150\text{mA dc}$, $I_B = 15\text{mA dc}$	$V_{BE(sat)}$		1.5	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

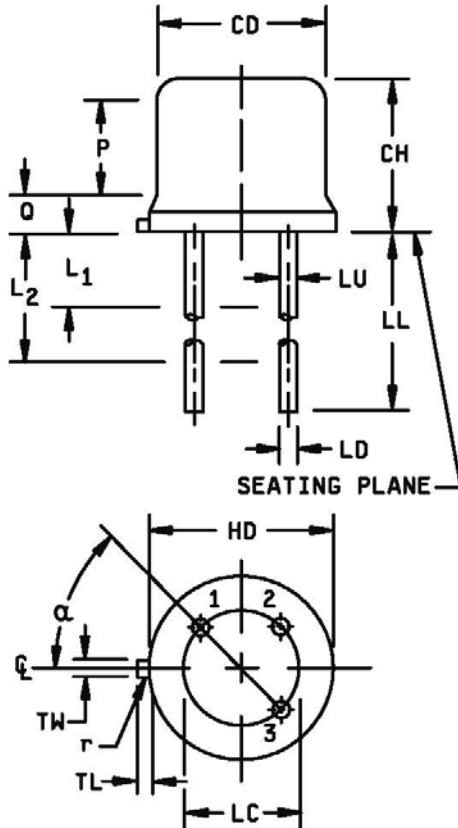
Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Small-Signal Short-Circuit Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 1.0\text{mA dc}$, $V_{CE} = 5.0\text{V dc}$, $f = 1.0\text{kHz}$ 2N1131, L 2N1132, L	h_{fe}	15	50	
$I_C = 5.0\text{mA dc}$, $V_{CE} = 10\text{V dc}$, $f = 1.0\text{kHz}$ 2N1131, L 2N1132, L		30	90	
Small-Signal Open-Circuit Output Admittance $I_C = 1.0\text{mA dc}$, $V_{CE} = 5.0\text{V dc}$, $f = 1.0\text{kHz}$ $I_C = 5.0\text{mA dc}$, $V_{CE} = 10\text{V dc}$, $f = 1.0\text{kHz}$	h_{ob}		1.0 5.0	μmho
Small-Signal Short-Circuit Input Impedance $I_C = 1.0\text{mA dc}$, $V_{CE} = 5.0\text{V dc}$, $f = 1.0\text{kHz}$ $I_C = 5.0\text{mA dc}$, $V_{CE} = 10\text{V dc}$, $f = 1.0\text{kHz}$	h_{ib}	25	35 10	Ω
Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short Circuit Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 50\text{mA dc}$, $V_{CE} = 10\text{V dc}$, $f = 20\text{MHz}$ 2N1131, L 2N1132, L	$ h_{fe} $	2.5 3.0	20 20	
Output Capacitance $V_{CB} = 10\text{V dc}$, $I_E = 0$, $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	C_{obo}		4.5	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 0.5\text{V dc}$, $I_C = 0$, $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	C_{ibo}		80	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Turn-On Time + Turn-Off Time (See figure 2 of MIL-PRF-177)	$t_{on} + t_{off}$		50	ns

(3) Pulse Test: Pulse Width = $300\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2.0\%$

PACKAGE DIMENSIONS



Symbol	Dimensions				Note
	Inches		Millimeters		
	Min	Max	Min	Max	
CD	.305	.335	7.75	8.51	
CH	.240	.260	6.10	6.60	
HD	.335	.370	8.51	9.40	
LC	.200 TP		5.08 TP		6
LD	.016	.021	0.41	0.53	7, 8
LL	.500	.750	12.70	19.05	7, 8, 12
LU	.016	.019	0.41	0.48	7, 8
L ₁		.050		1.27	7, 8
L ₂	.250		6.35		7, 8
P	.100		2.54		
Q		.050		1.27	5
TL	.029	.045	0.74	1.14	4
TW	.028	.034	0.71	0.86	3
r		.010		0.25	10
α	45° TP		45° TP		6

NOTES:

- Dimensions are in inches.
- Millimeters are given for general information only.
- Beyond r (radius) maximum, TW shall be held for a minimum length of .011 inch (0.28 mm).
- Dimension TL measured from maximum HD.
- Body contour optional within zone defined by HD, CD, and Q.
- CD shall not vary more than .010 inch (0.25 mm) in zone P. This zone is controlled for automatic handling.
- Leads at gauge plane .054 +.001, -.000 inch (1.37 +0.03, -0.00 mm) below seating plane shall be within .007 inch (0.18 mm) radius of true position (TP) at maximum material condition (MMC) relative to tab at MMC. The device may be measured by direct methods or by gauging procedure.
- Dimension LU applies between L₁ and L₂. Dimension LD applies between L₂ and LL minimum. Diameter is uncontrolled in and beyond LL minimum.
- All three leads.
- The collector shall be internally connected to the case.
- Dimension r (radius) applies to both inside corners of tab.
- In accordance with ASME Y14.5M, diameters are equivalent to øx symbology.
- Lead 1 = emitter, lead 2 = base, lead 3 = collector.
- * For L-suffix or non-S-suffix devices (TO-5), dimension LL = 1.5 inches (38.10 mm) min. and 1.75 inches (44.45 mm) max. For non-L suffix types (TO-39), dimension LL = .5 inch (12.70 mm) min. and .750 inch (19.05 mm) max..

* **FIGURE 1.** Physical dimensions 2N1131 and 2N1132 (TO-39), 2N1131L and 2N1132L (TO-5).



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331